

华虹制造（无锡）项目一阶段二次配项目

标段 2：动力二次配系统 招标公告（2）

本招标项目建设单位为华虹半导体制造（无锡）有限公司，建设地点为江苏省无锡市新吴区新洲路 28 号。

华虹制造（无锡）项目一阶段二次配项目已具备招标条件，招标人为华虹半导体制造（无锡）有限公司，现进行公开招标。

一、 标书编号：0613-236012196632/02

二、 简要内容：

1. 招标范围：华虹制造（无锡）项目一阶段二次配项目标段 2：动力二次配系统，工作范围是完成所有设备与动力主管间的配管（动力二次配）及各项动力需求扩充以及涉及到的所有相关工作（包括但不限于支吊架、管架、桥架等）。

2. 招标内容（包括但不限于）：

依据本项目建设规模，从洁净室的各主系统 Take off 阀（点）到洁净室工艺机台接点（Point of Use，简称 POU）之间，投标方须根据机台的 EFRT（Equipment Facility Requirement Table 设备动力需求表）、接头衔接图、现场会勘对整个洁净室相关设备连接配线进行设计和规划并按照招标方负责工程师的要求进行安装。本次二次配管工事的动力源种类包括 Power 电力、IW 自来水、PV 工艺真空、Exhaust 工艺排气、Chemical 化学品、UPW 超纯水、Drain 生产排水/排液以及上述工作涉及到的相关工作（包括但不限于支吊架、管架、桥架等）。承包商安装完成机台上述动力源所有管线安装与测试、各动力源 turn on，必须保证各种动力源供给均满足设备正常运行的指标要求，包括但不限于日后运行阶段的供给质量。

3. 项目进度计划：设备搬入日期为：2024-7-1 至 2026-3-31。投标商须按设备搬入计划在用户规定时间内完成施工。

4. 建设地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 28 号。

三、 本次招标的合格投标人应满足下列资格要求（本项目采用资格后审方法）：

1. 投标人或投标联合体中的一方必须具有3个及以上12英寸半导体工厂动力二次配管项目经验，至少有一项为55纳米以下工艺节点的业绩且项目的规模不少于200台工艺设备。并提供销售合同或其他证明文件予以证明。（列举主要项目名称）
2. 投标人或投标联合体中的一方必须通过ISO9001认证或同等质量管理认证资质。（提供证明）
3. 投标人或投标联合体至少有一方过去3年的年平均营业额不能低于4000万人民币。（请列举）
4. 投标人或者投标联合体中负责施工的一方必须具有以下证书（提供证明）：建筑机电设备安装工程专业承包一级及以上资质；具备压力管道施工资质GC2及以上；具备《施工企业安全生产许可证》。
5. 投标人需要按照技术指定的品牌要求和格式提交主要设备、材料的制造商授权和承诺函。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
7. 本次招标接受联合体投标：

本项目允许联合投标，如果是联合体投标，则联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；联合体成员不超过两家。

联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参与投标。

四、 领取招标文件时所需要提供下列证件复印件

- 1) 法定代表人授权委托书复印件（法定代表人及授权委托人身份证复印件）；
- 2) 企业法人营业执照三证合一副本、开户许可证、质量管理体系；
- 3) 国家法律、法规、部门规章及规范标准、招标文件规定的应具有资质证书；
- 4) 企业名称如有变更，需提供有关行政机关提供的变更证明；

以上所有资料的复印件必须逐页加盖单位公章予以确认并装订成册，符合



报名条件的潜在投标方均可领取招标文件。

五、 招标文件将在上海机电设备招标有限公司发售。

发售时间：2024年1月4日-2024年1月9日（节假日除外），每日9：00~16：00（北京时间）

发售地点：上海市长寿路285号16楼

招标文件售价：3000元，售后不退。

六、 购买招标文件的投标人对招标文件如果存有疑义，务必于2024年1月10日16：00前以书面形式发函给上海机电设备招标有限公司，以便及时安排答疑，逾期收到的问题招标人有权不做解答。如果未在以上期限内提出疑问，并在开标当天提交了投标文件并参与了投标，则招标人和招标代理机构有充分的理由认为该投标人对招标文件中提出的所有要求没有任何疑问并表示完全认可和接受。在开标以后，招标人和招标代理机构将不再受理各投标人对招标文件内容所提出的任何质疑。

七、所有投标文件都应于2024年1月31日上午10:30时（北京时间）前递交到上海机电设备招标有限公司上海市长寿路285号10楼会议室。

八、本项目投标截止时间：2024年1月31日上午10:30时（北京时间）

开标时间：2024年1月31日上午10:30时（北京时间）

开标地点：上海机电设备招标有限公司上海市长寿路285号10楼会议室

届时请各投标人委派代表准时出席。

九、本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台

<http://www.cebpubservice.com/>（发布公告的媒介名称）上发布。

招标人名称：华虹半导体制造（无锡）有限公司

招标人地址：江苏省无锡市新吴区新洲路28号



联系人：杨文武
电话：86-21-38829909
传真：86-21-50809999
电子邮箱：suker.yang@hhgrace.com

招标代理：上海机电设备招标有限公司
详细地址：上海市长寿路 285 号恒达大厦 16 楼
邮政编码：200060
联系人：朱天昊、周敏、金奇伟
联系电话：021-32557710 32557905
传真：021-32557272
邮箱：zth@shbid.com zm@shbid.com

